

北京京运通科技股份有限公司

关于全资子公司签订单晶硅片销售框架合同的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日披露了《关于全资子公司签订单晶硅片销售框架合同的公告》(临 2022-007)，为便于投资者进一步了解有关情况，现对该公告补充说明如下：

一、关于违约责任

此次销售框架合同约定采购数量为 2.90 亿片单晶硅片，如交易对方年度硅片的采购量低于本合同约定的年度采购总数量的 90%，则违约方对于不足数量需承担一定金额的违约金。但相关违约金金额较少，不足以弥补按原定合同执行产生的收益。

二、相关风险提示

1、本合同为销售框架合同，仅约定年度销售数量，具体销售价格由双方每月协商确定，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对本年度业绩产生的影响存在较大不确定性。

2、本合同虽约定了采购数量，但如对方减少采购，需承担的违约金较少，不足以弥补按原定合同执行产生的收益。如确实发生采购数量不及本合同约定的情形，则公司执行本合同实际能产生的收入和利润存在重大不确定性。

3、本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，有可能导致部分或全部合同无法履行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日